RENESAS

M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57グループ

マイコン起動時の自己診断例 ROM確認 チェックサム編

R01AN0705JJ0100 Rev.1.00 2011.06.30

要旨

欧州では家電製品の安全性確保の為に安全規格IEC 60730への準拠が義務付けられています。 IEC 60730 Annex Hには、自動電子制御のために以下の3つのソフトウェア分類があります。

Class A: 設備の安全性の維持を目的としない制御 (タイマー、スイッチ、照明器具等の制御) Class B: 設備の危険な操作を防ぐことを目的とする制御

(洗濯機、食器洗い機、ドライヤー、冷蔵庫等の制御)

Class C: 特別な危険を防ぐことを目的とする制御(燃焼器具等の制御)

上記の3つのカテゴリの内のClass B に含まれる最終製品については、以下の自己診断が推奨されています。

- •マイコンやプログラムカウンタのスタック故障診断
- •割り込み周期の異常診断
- •マイコンのクロック周波数の異常診断
- ROM/RAMの異常診断
- •外部インタフェース(通信)の異常診断

本アプリケーションノートでは、上記のうちROMの異常診断の方法について説明します。M16C/60,50 シリーズのマイコンを起動させたときに、プログラムROM1領域のSUM値を確認し、プログラムROM1領 域に異常が発生していないことを確認します。

本アプリケーションノートでは、Flash Development Toolkit(以下、FDTと称す)を使用してSUM値を算出 します。FDTの使用方法については「6. 応用例」に記載しています。

対象デバイス

M16C/63 グループ M16C/64A グループ M16C/64C グループ M16C/65 グループ M16C/65C グループ M16C/6C グループ M16C/5LD グループ M16C/56D グループ M16C/56 グループ M16C/56 グループ M16C/56 グループ M16C/57 グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ運用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十 分評価してください。

RENESAS

目次

1.	仕様	3
2.	動作確認条件	4
3.	関連アプリケーションノート	4
4.	ハードウェア説明	4
4.1	使用端子一覧	4
5.	ソフトウェア説明	5
5.1	動作概要	5
5.2	必要メモリサイズ	6
5.3	定数一覧	6
5.4	関数一覧	6
5.5	関数仕様	7
5.6	フローチャート	8
5.	6.1 メイン処理	8
5.	6.2 ROM領域判定処理	9
6.	応用例1	0
6.1	FDTのプロジェクト作成例1	10
6.2	比較用SUM値の確認方法1	16
6.3	比較用SUM値の設定方法2	20
7.	サンプルコード2	25
•		
8.	参考トキュメント2	.5



1. 仕様

FDTを使用し、あらかじめ比較用 SUM 値を算出し、データフラッシュ領域に書き込んでおきます。マイ コン起動時、プログラム ROM1 領域の先頭番地(注1)から最終番地(FFFFFh番地)までのデータを1バイト単 位で順次読み出し、読み出したデータの SUM 値を算出します。その後、プログラム ROM1 領域の SUM 値 と、あらかじめデータフラッシュ領域に書きこんでおいた比較用 SUM 値が一致するか確認します。一致し た場合、プログラム ROM1 領域は正常と判定します。以下、M16C/65 グループを例に挙げて説明します。 注 1. ROM サイズにより、先頭番地は異なります。

図 1.1 に比較用 SUM 値のアドレスと、マイコン起動時にチェックする内蔵 ROM(プログラム ROM1)のアドレスを示します。



図 1.1 サンプルコードのアドレス空間(M16C/65の例)



2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、以下の条件で動作を確認しています。

表 2.1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	M16C/65 グループ
動作周波数	・XINクロック : 8MHz
	・CPUクロック : 32MHz(PLLクロック : 2分周、8逓倍)
動作電圧	3.3V
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 High-performance Embedded Workshop Version 4.08
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 M16C Series, R8C Family Compiler V.5.45 Release 01
	コンパイルオプション -c -finfo -dir "\$(CONFIGDIR)" (統合開発環境のデフォルト設定を使用しています)
動作モード	シングルチップモード
サンプルコードのバージョン	Version 1.00

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 グループ
 マイコン起動時の自己診断例 ROM確認 CRC-CCITT 編(R01AN0706JJ)

4. ハードウェア説明

4.1 使用端子一覧

表4.1に使用端子と機能を示します。

表 4.1 使用端子と機能

端子名	入出力	機能
P4_0	出力	判定結果がOKの場合、"H"出力
P4_1	出力	判定結果がNGの場合、"H"出力



5. ソフトウェア説明

5.1 動作概要

サンプルコードでは、マイコン起動時の自己診断動作を以下の(1)~(3)の順に実行します。図 5.1 にサン プルコードの動作例を示します。

- (1) マイコン起動後、マイコンの初期設定を行います。
- (2) ROM領域の確認を行います。
 - (2)-1 プログラムROM1領域の先頭番地から最終番地までのデータを1バイト単位で 読み出し、読み出したデータのSUM値を算出します。
 - (2)-2 読み出したデータのSUM値と、あらかじめデータフラッシュ領域に書き込まれた
 比較用SUM値を比較します。
 SUM値が等しい場合は、OKと判定し結果を変数に格納します。
 SUM値が異なる場合は、NGと判定し結果を変数に格納します。
- (3) 判定結果ごとの処理を行います。 判定結果がOKの場合、ポートP4_0から"H"出力します。 判定結果がNGの場合、ポートP4_1から"H"出力します。



図 5.1 サンプルコードの動作例



5.2 必要メモリサイズ

表 5.1に必要メモリサイズを示します。

表 5.1 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	217バイト	r01an0705_src.cモジュール内
RAM	0バイト	r01an0705_src.cモジュール内
最大使用ユーザスタック	20バイト	
最大使用割り込みスタック	0バイト	

必要メモリサイズはCコンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

5.3 定数一覧

表 5.2にサンプルコードで使用する定数一覧を示します。

表 5.2 サンプルコードで使用する定数一覧

定数名	設定値	内容
ОК	0	判定結果:SUM值一致
NG	FFh	判定結果:SUM值不一致
ROM_TOP	80000h	プログラムROM1領域の先頭番地
		(サンプルコードでは、ROM容量が512Kバイトの
		場合の先頭番地を設定しています。)
ROM_END	FFFFh	プログラムROM1領域の最終番地
SUM_DF_ADR	0FFFCh	比較用SUM値の保存先の番地
		(サンプルコードでは、データフラッシュ領域の
		最後に保存しています。)

5.4 関数一覧

表 5.3に関数を示します。

表 5.3 関数

関数名	説明
mcu_init	CPU初期設定処理
rom_check	ROM領域判定処理



5.5 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

mcu_init		
概	要	CPU初期設定処理
ヘッ	ダ	なし
宣言	言	void mcu_init(void)
説	明	CPUクロックにPLLクロック(2分周、8逓倍)を設定します。
引	数	なし
リター	ン値	なし
備	考	

rom_check		
概要	要	ROM領域判定処理
ヘッタ	ダニ	なし
宣言		unsigned char rom_check(void)
説即	归	プログラムROM1領域のSUM値を算出し、あらかじめデータフラッシュ領域に書き こんでおいた比較用SUM値と一致するか確認します。
引 数	数 :	なし
リターン	ン値	●SUM値が等しいとき:OK(0) ●SUM値が異なるとき:NG(FFh)

備考



5.6 フローチャート

5.6.1 メイン処理

図 5.2にメイン処理のフローチャートを示します。



図 5.2 メイン処理



5.6.2 ROM領域判定処理

図 5.3にROM領域判定処理のフローチャートを示します。



図 5.3 ROM領域判定処理

RENESAS

6. 応用例

本アプリケーションノートでは、FDTを使用します。この章ではFDTのプロジェクト作成例、比較用SUM 値の確認方法、および比較用SUM値の設定方法を説明します。FDTの詳しい使用方法はマニュアルを参考 にして下さい。

6.1 FDTのプロジェクト作成例

比較用 SUM 値を確認するために、FDT のプロジェクトを作成します。プロジェクトを作成する際に、 使用するマイコンを指定する必要があります。ここでは、M16C/65 グループのプログラム ROM1 領域が 512Kバイトの製品を指定し、プロジェクトを作成する例を示します。 図 6.1~図 6.6にFDT のプロジェクト作成例を示します。

(1) 新規プロジェクトワークスペースの作成を選択



図 6.1 FDTのプロジェクト作成例(1/6)



(2) ワークスペース名を入力



図 6.2 FDTのプロジェクト作成例(2/6)



(3) 使用するマイコンの選択

使用するマイコンのROM容量によって、マイコンの型名は異なります。ご使用になるマイコンの型名 を選択してください。

デバイスとカーネル	の選択
フラッシュ開発ツ プロジェクトで使り	・ルキットはルネサス製フラッシュマイコンをサポートします。 打るデバイス名を下記リストから選択して下さい。 今 "Connatio ROOT Daving"を選択して下さい。
フィルタ	
Type M16C	使用するマイコンを選択し、[次へ]を選択してください。 Full Name R5F3650K_11 が確認できます。
M16C M16C M16C M16C	R5F3650KB_12 Magazine C C C V V C R5F3650KB_12 Magazine C C C V V C R5F3650M_72 me 1 1 00 R5F3650M_22 me 1 1 00
M16C M16C M16C	R5F3650M1Line 1100 R5F3650MB1Line 1000 R5F3650MB7Line 1900
M16C M16C M16C	R5F3650N_7Line 1_00 R5F3650N_2Line 1_1_00 R5F3650N_1Line 1_1_00
	< 戻る(13) 次へ(12) > キャンセル

図 6.3 FDTのプロジェクト作成例(3/6)



(4) 通信ポートの選択

通信ポート	
	フラッシュ開発ツールキットは、標準のPCシリアルポートおよびUSBアダプタボー ドの接続をサポートします。ご使用の通信ボートを選択して下さい。
	Select port:
2 1	E8Direct,E8aDirect,E1Direct,E20Directを選択した場合はブランクになります。COMx,USB Direct,E8,E8aを選択した場合はDirect Connectionになります。 Select Interface: Direct Connect [E8a]を選択し、 [次へ]を選択します。
14 13.	┏ デバイスとの切断時にResetピンをLowレベルに設定する
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

図 6.4 FDTのプロジェクト作成例(4/6)



(5) 接続タイプの設定

P

Workspace of the DA FF 50	フラッシュ開発ツールキットは多く。 とができます。	の異なる方法でユーザのデバイスに接続するこ
7 Display	Select Connection:	C USER Program Mode
Target files Comms.mot Comms.mo	ブートモードで接続した場合は、 ています。(デ 通信は調歩同期式で行っており ロックおよび接続機器により設定 の	Kernel already running フラッシュメモリのデータはあらかじめ消去され バイスの種類に依存します ます。そのため通信速度はデバイスの動作り できる通信速度が異なります。 Clock Sync ア Use Default Clock Sync マ Use Last

図 6.5 FDTのプロジェクト作成例(5/6)



(6) 書き込みオプションの設定

Workspace 10 50 17 17 50 1	フラッシュ書き込み時の保護レベルはどれにしますか? Protection ・ Automatic C Interactive C None
Display Device Image	書き込み済みブロックへの書き込みを認識した場合は書き込み前に自動的 ブロック消去します。
Target files of the second sec	出力メッセージレベルはどれにしますか? Messaging
57 0A 33 1 S Comms.mot	C Standard C Advanced
Device Image	詳細なメッセージを出力します。
11 35	まき込み完了後、リードバックベリファイを実行しますか?
DE AF 15 64 65 97 4D 75 54 AD 2D 76 5 84 80 83 65 47 1E 5	Readback Verification C Yes

図 6.6 FDTのプロジェクト作成例(6/6)



6.2 比較用SUM値の確認方法

図 6.7~図 6.10に比較用 SUM 値の確認方法を示します。

(1) SUM 値を確認したいファイルをプロジェクトに追加します。



図 6.7 比較用SUM値の確認方法(1/4)



(2) SUM値を確認したいファイルを選択します。

 ⊟ ∧ !⊟ ∎	<i>🖉</i> 🙀	■ #↓ # #	
	🎋 🌮 🗴 😤 🕨 🐝 Ið	🔴 🎽 🗗 🗗 🕹	
rom_check	ck		
ファイルの追加			? 🗙
ファイルの場所①:	C Debug		
-	SUI 7 7	M値を確認する イルを選択	
ファイル名(N):	rom_check.mot	Add	
: ファイルの種類(<u>T</u>): -	S-Record Files (*.MOT) 「相対パス	<u> キャンセ </u>	μ
[FDT] ron	check / Find in Files /		

図 6.8 比較用 SUM 値の確認方法 (2/4)



(3) 追加したファイル名を右クリックし、ファイルのチェックサムを選択します。



図 6.9 比較用 SUM 値の確認方法 (3/4)



(4) 下のウィンドウにSUM値の確認結果が表示されます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) プロジェクト(P)	ツール田 ウィンドウWD デバイス(12) ヘルプ(11)
]▋ メ ℡ 健 🎇	▼ 斡 嵛 嵛
🛛 🎾 🍂 🌽 🎬 🌮 🏹 🙁 🕨 💐	I I 🕅 🌒 🧩 🖬 🛱 🖓
⊡ ·· 🚱 rom_check	
Enecord Files	
i 🔮 rom_check.mot	
プログラムROM1領域の SUM値がま云される	
30WIEW-241-3	
Projects	
Raw Checksum: 0x07F57707 (over address	s range 0x00080000 - 0x000FFFFF): User Flash 1 🛃
Raw Checksum: 0x003FC000 (over address Raw Checksum: 0x001EE000 (over address	s range 0x00010000 - 0x00013FFF. User Flash 2
Naw Checksum, Oxfort Loop Wer address	
<	×
[FDT] rom_check Find in Files	1

図 6.10 比較用SUM値の算出方法(4/4)



6.3 比較用SUM値の設定方法

図 6.11~図 6.15に比較用 SUM 値の設定方法を示します。

(1) ファイルの内容を表示させます。



図 6.11 比較用SUM値の設定方法(1/5)



(2) 表示をリトルエンディアンに切り替えます。



図 6.12 比較用 SUM 値の設定方法 (2/5)



(3) 表示をダブルワードに切り替えます。



図 6.13 比較用 SUM 値の設定方法 (3/5)



(4) 比較用 SUM 値を FFFCh 番地~FFFFh 番地に直接入力します。



図 6.14 比較用 SUM 値の設定方法 (4/5)



(5) 入力後、編集した内容を保存し、マイコンに編集したMOTファイルをダウンロードします。



図 6.15 比較用 SUM 値の設定方法 (5/5)



7. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

8. 参考ドキュメント

M16C/63 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 M16C/64A グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 M16C/64C グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 M16C/65 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 M16C/65C グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 M16C/6C グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 M16C/5LD, M16C/56D グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 M16C/5L, M16C/56 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 M16C/5M, M16C/57 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.01 (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

Cコンパイラマニュアル M16Cシリーズ,R8CファミリCコンパイラパッケージ V5.45 Cコンパイラユーザーズマニュアル Rev.2.00 (最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ http://japan.renesas.com/

お問合せ先 http://japan.renesas.com/inquiry



M16C/63,64A,64C,65,65C,6C,5LD,56D,5L,56,5M,57 グループ マイコン起動時の自己診断例 ROM確認 チェックサム編

Rev.	発行日	改訂内容		
		ページ	ポイント	
1.00	2011.06.30	_	初版発行	

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の 記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。 CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端 子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が 流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子 の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は,製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。 アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)がありま す。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしない ようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、 クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子 (または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し てから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

	ご注意書き				
1.	本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営				
	業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。				
2.	本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第二者の特許権、者作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いま メインメリレーナ変換に基づき火リーナーは第二者の特許権、英佐佐えの他の特許な佐たちに、許諾大スキのマレキリナリイ				
	ぜん。当社は、本資料に基づさ当社または第二者の特許権、著作権その他の知时財産権を何ら許諾するものではめりません。 知知何日本語で、主張、佐朝堂、はいてください。				
3. 4	当社設備で収益、収美、複製寺しないでください。 本次例(1921年まれよの時、ハラームーマかとれておこれに即事ナ7時初に、単適体制日本新作用、さ田間を説明ナ7キのマナーから性の他間の読品にたいて、同時				
4.	本員科に記載された回路、ワントウェアあよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。あ各様の優都の設計において、回路、 ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害 に関し、当社は、一切その責任を負いません。				
5.	- 1 (二)				
	いる当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の				
	法学および規則により製造・使用・販売を完正されている機器に使用する」となかできません。 - 海線に気動またすが、2. 株式は、工たた地球は、体売をはために、4. なってナダ、短いがかいてした伊藤大きなのではたりません。 エーー 大変射に気帯よしていて体的				
0.	本資料に記載されている情報は、上確を期9 にの得里に作成したもので9 か、読りかないことを休証9 るものではありません。カー、本資料に記載されている情報 の評Uにお用する場合がななぜに生じた場合にないてす。米はは、「あるの素にするいすせく				
7	の誤りに起囚りる損害かぬ各様に生しに場合にないても、当社は、一切ての員社を良いません。 当社は、当社制具の月營水准た「連進水准」「真月營水准」なとび「林宁水准」に公額してなります。また、久月營水准は、以下にテオ田途に制具が詰われるこ				
/.	コロは、コロスロロクロ具ハギ2「株ギハギ」、「向田具ハギ」のみの「ヤだハギ」に入取しておうよう。よい、ゴ田具ハギは、水ドにハナカルに表田がにパルショートとあるの「ア七川ゴオカオ メメ制日の内留水准たご定然ノビオン」と安定は十 メンハウォートス宣告のみごとなることたく「ドベマボ」に公断さん田冷に				
	ことを回りておりますので、当は表面のの面積が中とした間のくになったであっておいたのですのというで、「ログルトキ」につかれていた。				
	コロス加工を扱いうしてことのでいる。おに、砂口は肉は、ゴロボル准」に分類された目前をしていて、シロロパレジャンの「加速にゴロス加工を以近)のことの、ビーサイン、当社の文書に上る車前の承諾を得ることなく 「独宅水准」に分類された田治また(仕音図されていたい田治に当社製品を使用」たことにより比字疑事た				
	またい。コロジス目になった時に、「ロシロシーション」での、「リル・ハー」につかにもいたのというになどにはなどになった。「アース・ブック生の谷野では、CEBが進めまたがた」、 は金ご去に上げた「基本空に関」、当社は、一切えの吉仁を自いません。たち、当社型品のデータ・シート、データ・ブック生の谷野で特にに居が進めまたがた」、				
	場合は、標準水準製品であることを表します。				
	標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット				
	高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器				
	(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)				
	特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療				
	行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム等				
8.	本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用く				
	ださい。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。				
9.	当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合がありま				
	す。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさ				
	せないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願				
	いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。				
10). 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指				
	令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し				
	て、当社は、一切その責任を負いません。				
11	1. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。				
12	2. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。				
注	:1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を				
	直接または間接に保有する会社をいいます。				
注	2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。				

RENESAS

ルネサスエレクトロニクス株式会社

http://www.renesas.com

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 (03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/inquiry

■営業お問合せ窓口

Γ